

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202607

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	详见附件：参与调研机构名单
时间	2026年7月23日-2026年7月24日
地点	南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 陈新 证券事务专员 刘佳
投资者关系活动主要内容介绍	交流的主要问题及答复内容： 介绍了公司的基本情况、经营情况及未来发展战略。 1、基于公司发展情况及当前资本市场环境，公司是否考虑做一些产业链并购？ 答：公司始终围绕主营业务方向，考虑通过并购、投资、合作等方式进行产业链整合，适时、稳妥地实施合作开发、兼并收购产业关联度高、技术优势明显、协同效应显著的企业。上市以来，公司直接投资参股南京凯奥思数据技术有限公司、南京抒微智能科技有限公司、苏州安必轩微电子有限公司和苏州览众科技有限公司等企业，积极布局工业控制及数据处理、低空经济、具身智能等新兴领域。在投资并购方面，公司着眼以下几个方向的标的： （1）敏感芯片、信号调理电路方面的公司；（2）不同品类的传感器公司；（3）与主业密切相关的上下游产业。 相关的具体工作仍在稳妥推进中，截至目前，公司无应披露未披露的信息，后续如有相关计划，公司将严格按照相

	关规定及时履行信息披露义务。 2、公司长期以来毛利率保持在 50%左右，请问未来毛利率这块会继续保持吗？ 答:尊敬的投资者，您好！公司毛利率波动主要受收入结构、原材料采购价格、国家政策、行业竞争情况等多种因素综合影响，公司近几年综合毛利率具体波动数据详见已披露的定期报告。感谢您的关注。 3、请问公司的竞争对手有哪些企业？ 答:尊敬的投资者，您好！公司在工业领域的主要竞争对手包括丹佛斯、德鲁克等国外厂商，以及宁波中车时代传感技术有限公司、康宇测控仪器仪表工程有限公司等国内厂商；在军用传感领域的竞争对手为军工集团下属科研院所，由于行业的特殊性，不存在境外竞争对手。感谢您的关注。 4、您好，请问公司今年有扩展其他新应用领域的业务计划吗？ 答:尊敬的投资者，您好！公司以行业发展、市场需求为导向，以“做感知世界的引领者”为愿景，积极响应国家规划“聚焦传感器的关键领域”的号召，坚持“军品+民品两翼齐飞，芯片+器件+系统协同递进”的战略指导方向，充分运用“产业+资本”双轮驱动发展方式，打造"一体两翼三极"——以南京总部为主体，苏州紫芯微、北京高星华辰为两翼；军工、工业、新兴领域为增长三极，持续向客户提供传感器芯片、高可靠性传感器及传感器网络系统产品。公司把握国家大力发展战略性新兴产业的机遇，紧跟商业航天、低空经济、具身智能等新兴产业趋势，进一步加大工业传感器领域资源投入，打造规模化产业平台。感谢您的关注。 5、商业航天发展态势良好，请问公司在该领域的发展现状如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司航天市场发展态势良好，产品应用场景不断丰富，在地面测试设备、火箭发动
--	---

	机、火箭遥测系统、发射车、发射箱、发射场等配套领域持续拓展业务；在商业航天方面，公司市场开拓成绩突出，与中科宇航、蓝箭航天、天兵科技、星河动力、东方空间、星际荣耀等商业航天伙伴建立合作关系。感谢您的关注。 6、公司 2025 年度研发占比 18.38%，主要产出了哪些研发成果？ 答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视技术创新，始终将技术创新作为核心驱动力，持续加大研发投入力度，积极布局前沿技术领域。2025 年度，公司研发投入金额达到 7,455.50 万元，占营业收入的 18.38%，公司和子公司完成了轨道交通传感器国产化研制、煤矿采掘装备用无线传感器、飞行器通用压力传感器、二代飞机胎压胎温状态监测装置、一种多参量环境监测技术研究与系统开发、超低温振动测试系统等项目的研发工作。截至 2025 年度末，公司累计获得各类知识产权 111 项，其中发明专利 61 项，实用新型专利 36 项，外观设计专利 7 项，登记软件著作权 7 项，同时参与起草的标准累计已发布 5 项国家标准、11 项团体标准。感谢您的关注。 7、公司芯片相关业务开拓情况？技术水平如何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司面向航空航天、工业控制及高端医疗等高可靠应用场景，目前已构建系列化压力传感芯片解决方案：扩散硅压力芯片、高稳单晶硅压力芯片、高温 SOI 压力芯片以及有创医疗压力芯片，并已导入客户。通过设立全资子公司苏州紫芯微电子有限公司，公司构建起 MEMS 传感器芯片“研发-设计-量产”全周期能力，并实现宽温区抗恶劣电磁干扰环境的压力芯片技术、高灵敏度及抗高过载压力芯片设计技术、高温高可靠性压力芯片研发技术、高精度超薄硅杯制造工艺技术、高精度硅谐振压力芯片技术等技术突破。感谢您的关注。 8、公司在工业领域的市场开拓情况？ 答：尊敬的投资者，您好！在工业领域，公司持续深
--	--

	耕机械装备、轨道交通、冶金等重点行业，加大无线太阳能温压一体传感器、激光测距模块、无线温度振动传感器等新品类传感器产品研发和推广。 在机械装备行业，公司成功中标恒达智控年度传感器需求招标，为之配套的压力传感器、位移传感器、测高传感器等产品订单大幅增加;公司持续拓展新客户，已成为天玛智控液压支架传感器的核心供应商之一。 在轨道交通行业，公司围绕高铁走行部、牵引系统和制动系统等核心场景不断丰富传感品类，参与配套的全球最快高铁——CR450 样车顺利完成年度试验和考核任务，配套的牵引压力、温度、温压复合、失稳加速度、平稳加速度等多款新产品表现稳定；参与配套的 CR400AF 平台动车组牵引变流器用压力及温压复合传感器、制动系统主供风单元用国产化温压复合传感器于 2025 年通过 15 万公里装车考核。 在冶金行业，公司围绕宝武集团旗下各生产基地的智能化升级需求，重点推进轧机、连铸等关键设备的传感器国产化替代工作，压力、温度、激光测距等产品的年度发货额显著提升，成为宝武集团该领域的重要供应商，同时，通过欧冶工业品平台，公司产品成功导入冶金行业多个生产基地的备品备件供应链体系，进一步拓宽了销售渠道。 在境外拓展方面，公司连续参加汉诺威工业展、纽伦堡传感器展等境外知名展会，全方位展示公司形象及产品性价比优势，外贸产品不断丰富，无线 HART 温压复合传感器通过欧盟 ATEX 防爆认证及国际电工委员会 IECEx 防爆认证，并获得 TUV 莱茵颁发的权威证书，为公司拓展海外市场提供了强有力的支撑。感谢您的关注。
附件清单（如有）	见附件参与调研机构名单

附件：参与调研机构名单

1	上海惠璞投资
2	无锡国联新创投
3	速富资产
4	上海证券
5	上海澜胜私募
6	九一私募
7	国泰海通
8	甬兴证券
9	申万宏源
10	国海证券
11	华福证券